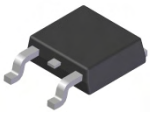
NEW PRODUCT

Features

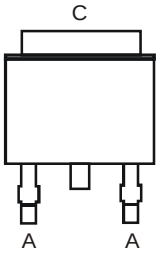
- Ultra-Fast Die Construction
- Soft, Fast Switching Capability
- Low Leakage Current
- **Lead Free Finish, RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green" Molding Compound (No Br, Sb)**

Mechanical Data

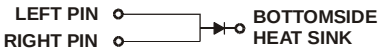
- Case: TO252-3L
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
- Terminals: Finish – Matte Tin annealed over Copper leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208 e3
- Polarity: See Diagram



Top View



Top View
Pin-Out



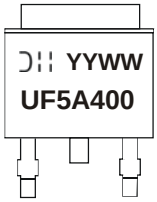
Note: Pins Left & Right must be electrically connected at the printed circuit board.

Ordering Information (Note 2)

Part Number	Case	Packaging
UF5A400D1-13	TO252-3L	2500 pieces/reel

Notes: 1. EU Directive 2002/95/EC (RoHS). All applicable RoHS exemptions applied, see EU Directive 2002/95/EC Annex Notes.
2. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com.

Marking Information



UF5A400 = Product Type Marking Code
= Manufacturers' Code Marking
YYWW = Date code marking
YY = Last two digits of year (ex: 09 for 2009)
WW = Week code (01 to 53)

NEW PRODUCT

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitance load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	400	V
Average Rectified Output Current	I_O	5	A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half Sine-Wave Superimposed on Rated Load	I_{FSM}	100	A

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Typical Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	2.0	°C/W
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient (Note 3)	$R_{\theta JA}$	34	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-65 to +175	°C

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Forward Voltage	V_F	— —	0.91 0.77	1.4 1.0	V	I_F = 5A, T_J = 25°C I_F = 5A, T_J = 125°C
Reverse Leakage Current (Note 4)	I_R	— —	— —	10 0.2	μA mA	V_R = 400V, T_J = 25°C V_R = 400V, T_J = 125°C
Reverse Recovery Time	t_{rr}	— —	30 24	35 30	ns	I_F = 0.5A, I_R = 1.0A, I_{rr} = 0.25A I_F = 1A, V_R = 30V, di/dt = 100A/μs
Maximum Junction Capacitance	C_J	—	31	50	pf	V_R = 10V_{DC}, f = 1MHz

Notes: 3. Device mounted on Polymide PCB, with 16X recommended pad layout.
4. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.

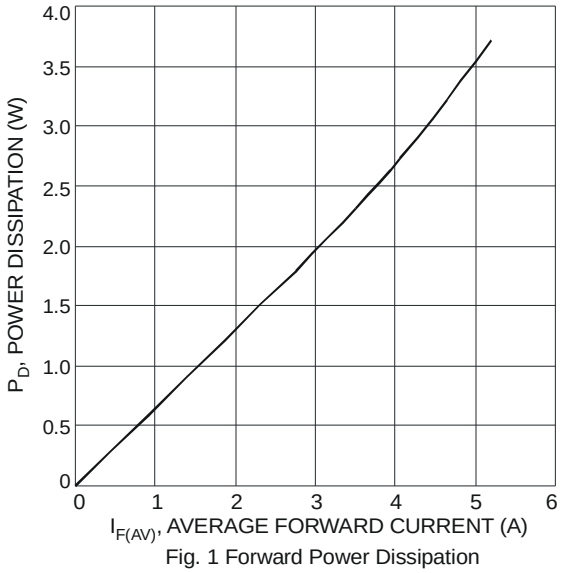


Fig. 1 Forward Power Dissipation

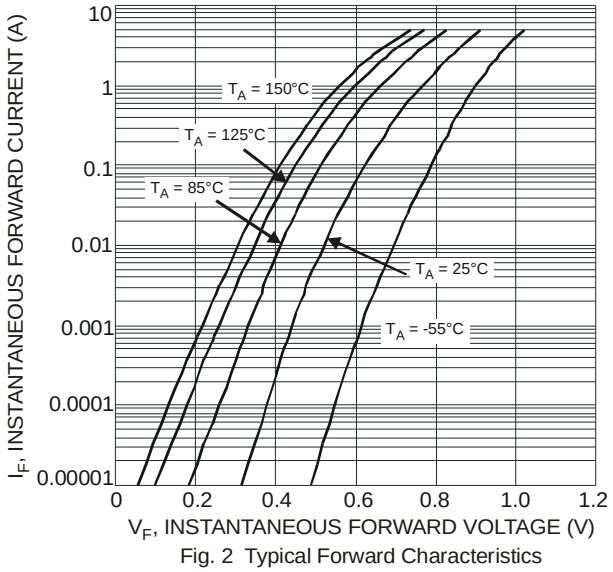


Fig. 2 Typical Forward Characteristics

NEW PRODUCT

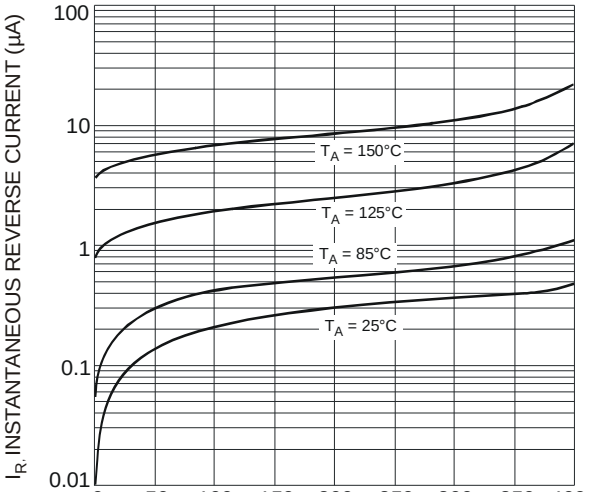


Fig. 3 Typical Reverse Characteristics

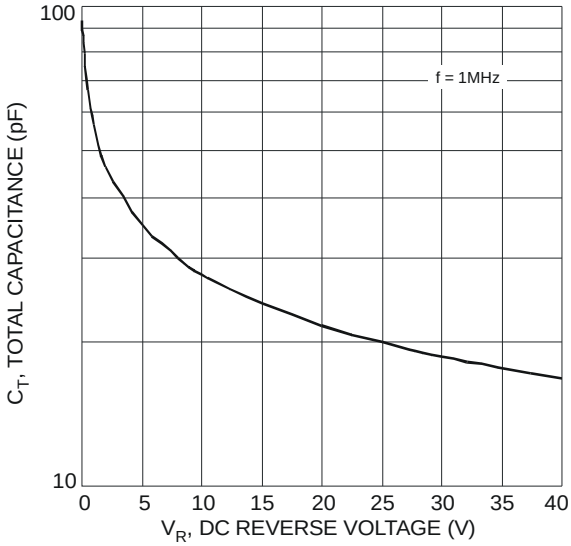


Fig. 4 Total Capacitance vs. Reverse Voltage

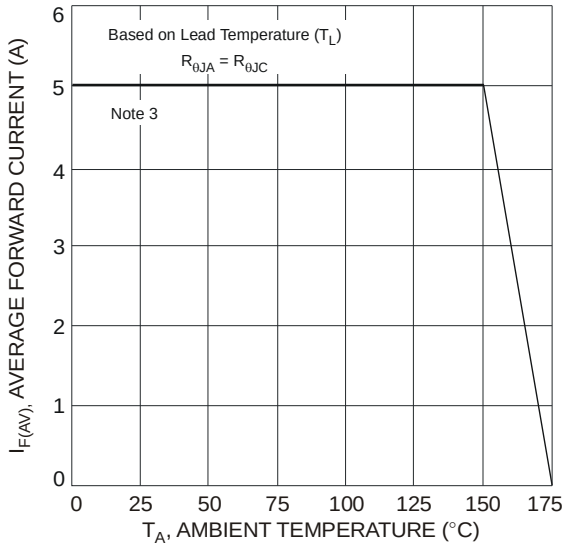


Fig. 5 Forward Current Derating Curve

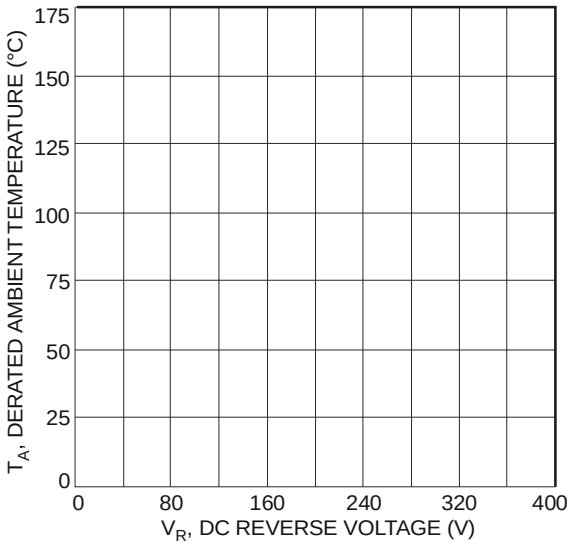
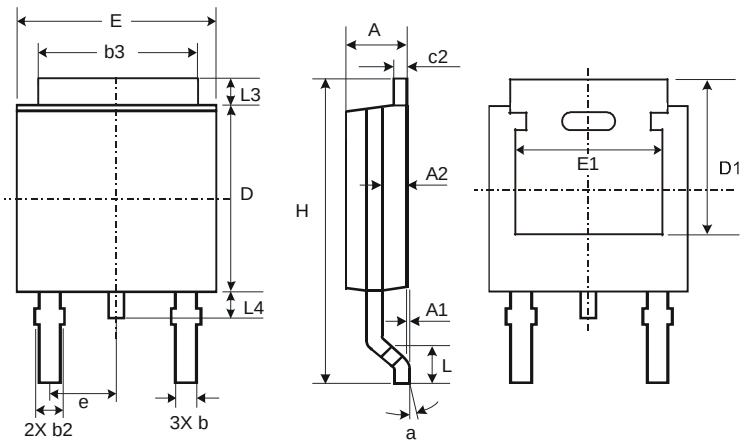


Fig. 6 Operating Temperature Derating

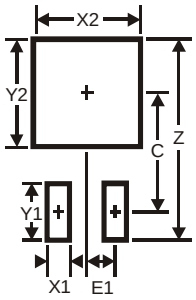
Package Outline Dimensions



TO252-3L			
Dim	**Min**	**Max**	**Typ**
A	2.19	2.39	2.29
A1	0.00	0.13	0.08
A2	0.97	1.17	1.07
b	0.64	0.88	0.783
b2	0.76	1.14	0.95
b3	5.21	5.46	5.33
c2	0.45	0.58	0.531
D	6.00	6.20	6.10
D1	5.21	–	–
e	–	–	2.286
E	6.45	6.70	6.58
E1	4.32	–	–
H	9.40	10.41	9.91
L	1.40	1.78	1.59
L3	0.88	1.27	1.08
L4	0.64	1.02	0.83
a	0°	10°	–
All Dimensions in mm			

NEW PRODUCT

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	11.6
X1	1.5
X2	7.0
Y1	2.5
Y2	7.0
C	6.9
E1	2.3

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9